

Arquitectos peruanos y extranjeros firmaron la “CARTA CARAL AL MUNDO”

Caral recibió a representantes de la UN-Habitat, UNESCO, UIA, AIA, FPAA, RAGA, IHS y destacados conferencistas quienes firmaron la “Carta Caral al Mundo”.

La suscripción fue parte del Encuentro Internacional de Arquitectos organizado por el CAP que inició con los seminarios desarrollados el 06 y 07 de noviembre, y que concluyó el 08 de noviembre con

la rúbrica de este acuerdo en la Ciudad Sagrada de Caral.

En el evento se estableció el compromiso unitario y a nivel mundial de los participantes en un ordenamiento territorial respetando el medio ambiente; y en el planteamiento de conceptos que contribuyan a buscar soluciones para tener ciudades sostenibles y seguras. El decano del CAP, José Enrique Arispe, sostuvo que en dicho escrito se



propuso que la ONU cree la Organización Internacional de Planificación (OIP), y un Centro de Investigaciones del Cambio Climático.

ALSINA brindó conferencia técnica en EXCON

Con una gran respuesta por parte del público, se realizó la conferencia técnica “ALSINA: Encofrados recuperables para maximizar los rendimientos en obra” la cual fue conducida por Rafael Lazaro Zamacola, responsable del Departamento Técnico de Alsina en Perú.

Entre los principales aspectos de la charla que se tocaron, está el tener claro los conceptos de descimbrado total y parcial, así como las bases estructurales y normativas sobre las cuales se realiza el proceso de la recuperación en los encofrados. También se explicó el proceso de reapuntalamiento, así como los diferentes modelos experimentales y teóricos.

El concepto de la “recuperación” en los encofrados permite importantes ahorros en el uso de equipos de encofrados, permitiendo recuperar

hasta el 80% del material al tercer o cuarto día del vaciado, así como el uso de menos horas hombre en carpintería. Además, Alsina lanzó su nueva página web www.alsina.com. Actualmente, los contenidos de la página se pueden visitar en inglés o español.



ABB presenta innovadora subestación

Gracias a que está fabricada con poliéster reforzado con fibra de vidrio posee alta resistencia a los impactos y ambientes hostiles, y se instala fácilmente en lugares remotos. Esta innovación denominada UniPack-G ya se promociona en Perú.

El grupo ABB es el único fabricante en el mundo de UniPack-

G, una subestación compacta secundaria cuyo envoltorio está hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP, por sus siglas en inglés) que es considerado una revolución, porque fusiona la resistencia del acero con la fuerza y la durabilidad del concreto.

UniPack-G puede ser instalada en ciudades congestionadas o

zonas de geografía complicada sin riesgo a que se dañe, ya que está hecha de GRP, material que la hace tan fuerte como las carcasas de hormigón por lo que optimiza su protección contra el vandalismo o los impactos.



SAN LORENZO inauguró muestra “Perú en la Bienal de Venecia”

La prestigiosa muestra reunió a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva; la ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón; el comisario de la muestra, arquitecto José Orrego, el gerente general de Cerámica San Lorenzo, Victor Gilman; entre otras personalidades de la arquitectura nacional.

Reconocidos y destacados arquitectos nacionales e internacionales se dieron cita en las instalaciones del Museo de la Nación para presenciar la esperada muestra que llega por primera vez a nuestro país, gracias al esfuerzo del Estado y empresas privadas lideradas por Cerámica San Lorenzo.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva destacó el esfuerzo de traer la exhibición internacional al Perú gracias al apoyo del sector privado. “Veo con muchísimo agrado cómo

la empresa privada se nos ha unido. Es importante que empresas como San Lorenzo entiendan la importancia de esta Bienal y participen de forma activa”, señaló.

